

ISSBN0286-312X

# 専修大学社会科学研究所月報

No. 557

2009. 11. 20

## アメリカ IT 産業のグローバル展開（２） — 東アジアを中心とする半導体産業の海外事業 —

鈴木 直次

### 目 次

はじめに

１．後工程（組立工程）の外部化

２．転換期

(以上、前号)

３．前工程（ウエハー加工工程）の外部化 ..... 2

（１）ファブレスモデルの生成 ..... 3

i．ファブレス企業の誕生 ..... 3

ii．有力ファブレス企業の概要 ..... 6

iii．ピュアプレイ・ファウンドリーの登場 ..... 10

iv．ファウンドリー事業の優位 ..... 17

（２）垂直統合企業のファブレス化 ..... 21

i．モトローラ ..... 23

ii．テキサス・インスツルメンツ ..... 25

iii．アドバンスト・マイクロ・デバイス ..... 28

（３）垂直統合の堅持：インテル ..... 31

むすびにかえて ..... 36

編集後記 ..... 43